



PIMB-Q170C (R121)

产品特点

- ◆ Intel LGA1151 6 代/7 代/8 代/9 代系列处理器, TDP 95W
- ◆ 4*DDR4 UDIMM, 共最大 128GB
- ◆ 1*HDMI, 1*DP, 1*DVI-I
- ◆ M-Key 2280, E-Key WIFI/BT, MiniPCIe
- ◆ 3*LAN; ATX 电源; 尺寸: 325x244 mm



产品规格

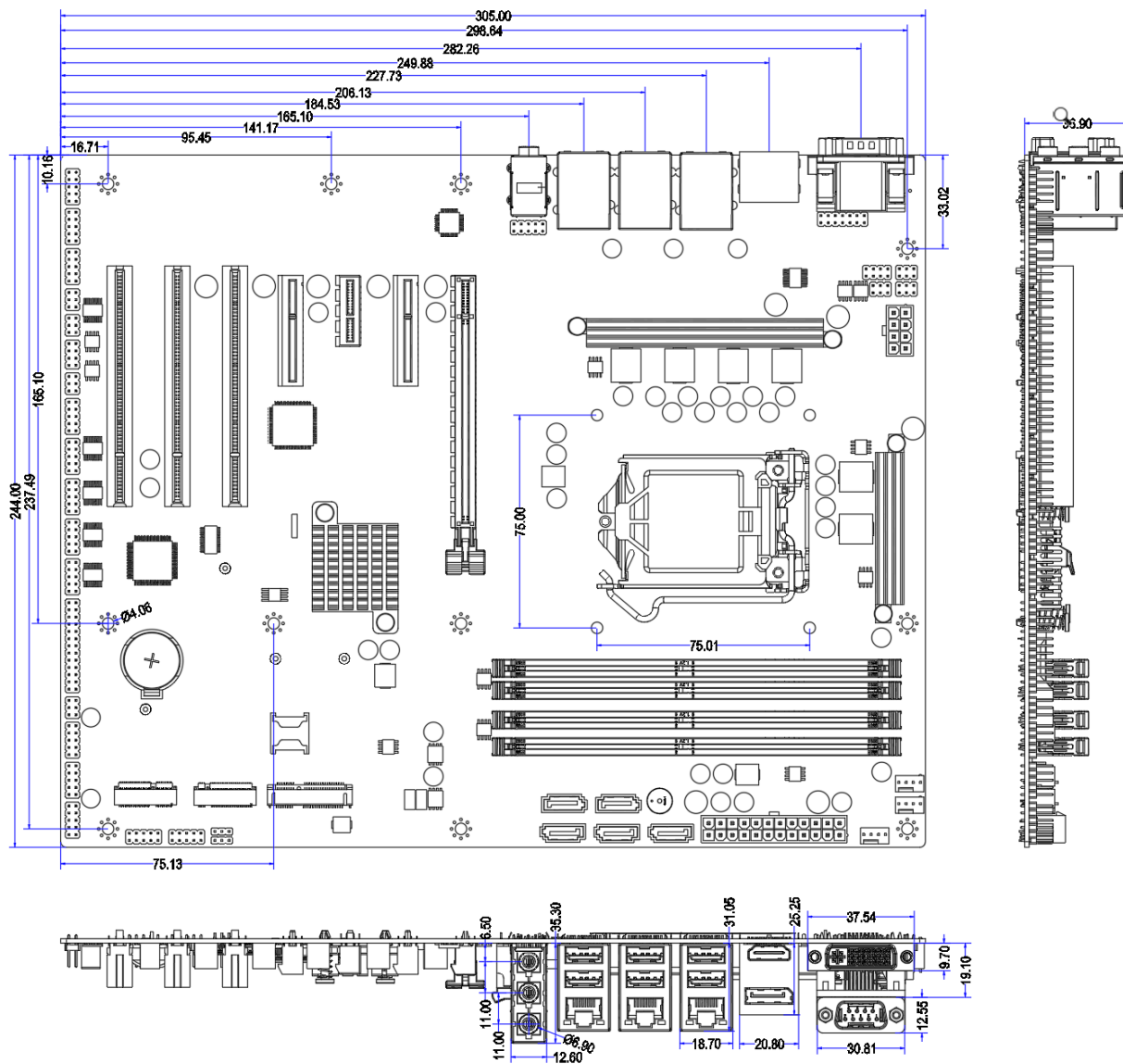
处理器系统	Intel LGA1151 6 代/7 代/8 代/9 代系列处理器 Q170, TDP 95W; Q170
	EFI BIOS
内存	4*DDR4 UDIMM, 共最大 128GB
存储	1*M.2 M-Key 2280 (NVMe PCIe3.0_2X)
	5*SATA3.0 (RAID 0/1/5/10)
显示	1*HDMI, 4K
	1*DP, 4K
	1*DVI-I; 1*JVGA 插针 (任意三显, 同步或异步显示)
板边 I/O 接口	3*LAN (LAN1/LAN2 为 RTL8111H, LAN3 为 Intel I219V), 6*USB3.0, 1*DB9 COM
	1*HDMI, 1*DP, 1*DVI
	1*Mic in, 1*Line in, 1*Line out
扩展接口/功能	TPM2.0 可选, 默认没有
	1*M.2 E-Key (PCIe3.0/2.0 协议, 支持 WIFI/BT 模块)
	1*MiniPCIe (PCIe+USB2.0 协议)
	1*PCIe X16 (PCIe3.0 16x)
	1*PCIe X4 (PCIe3.0 4x); 1*PCIe X4 (PCIe3.0 2x)
	1*PCIe X1 (PCIe3.0 1x)
	3*PCI
	3 组 USB2.0 插针; JCOM2/3/4/5/6 插针; 1*PS2; 1*LPT; 8bit GPIO;
	1*4Pin PWM CPU 风扇, 2*4Pin 系统风扇
电源	ATX 24+8Pin, 300W 及以上
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 5% ~ 90%
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 5% ~ 90%
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	244x305 mm
重量	约 800g (不含 CPU 散热器)



PIMB-Q170C (R121)

产品尺寸

单位: mm



订购信息

型号	可选项目	可选项描述
PIMB-Q170C	外置 TPM2.0	外置 TPM2.0 可选